

## PROVA SCRITTA di DISPOSITIVI ELETTRONICI del 9 gennaio 2026

### ESERCIZIO 1

Una giunzione  $pn^+$  ( $N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ ,  $\mu_n = 800 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ ,  $\tau_n = 10^{-6} \text{ s}$ ,  $S = 1 \text{ mm}^2$ , lunghezza di base  $W_p = 15 \text{ }\mu\text{m}$ ) è polarizzato con  $V = 0.55 \text{ V}$ .

- 1) Determinare il profilo dell'eccesso di portatori minoritari e la corrente del diodo.[3]
- 2) Facendo uso del profilo dell'eccesso dei portatori minoritari, determinare la frazione di corrente dovuta alla ricombinazione dei portatori minoritari sul contatto e quella dovuta alla ricombinazione nella base.[4]
- 3) Determinare la frazione di corrente che si ricombina nella base con il modello a controllo di carica. [3]

### ESERCIZIO 2

Un transistor  $n$ -MOS ha gate ideale e  $N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ ,  $t_{ox} = 20 \text{ nm}$ ,  $W = L = 2 \text{ }\mu\text{m}$ ,  $\mu_n = 0.08 \text{ m}^2/\text{Vs}$ . Il transistor è polarizzato con  $V_{GS} = 5 \text{ V}$ . Si consideri una approssimazione dell'andamento di  $n(x)$  in direzione perpendicolare al canale:  $n(x) = n_s e^{-\frac{x}{a}}$  dove  $a = W(2\psi_B)/5$ .

- 1) Si consideri  $V_{DS} = 0$  e  $V_{SB} = 0$ . Determinare la concentrazione  $n_s$  di elettroni all'interfaccia ossido-silicio, usando l'approssimazione suggerita per  $n(x)$ . [3]
- 2) Usualmente, la caduta di tensione nel silicio si approssima con  $V_{Si} \simeq 2\psi_B$  oltre la soglia di inversione. Determinare un valore più preciso di  $V_{Si}$ , usando il risultato del punto 1. Calcolare la differenza rispetto a  $V_{Si}$  alla soglia dell'inversione. [3]
- 3) Il source viene polarizzato rispetto al substrato con  $V_{SB} = 3 \text{ V}$  ( $V_{DS} = 0$  e  $V_{GS} = 5 \text{ V}$ ). Determinare  $n_s$  e  $V_{Si}$ , confrontandoli con quelli ottenuti nei punti precedenti. [4]

### ESERCIZIO 3

Un campione di silicio è drogato uniformemente con fosforo (livello degli stati donatori  $E_C - E_D = 46 \text{ meV}$ ). A  $100 \text{ K}$  la resistività è risultata pari a  $\rho = 0.011 \text{ }\Omega \text{ m}$ ; una misura Hall ha permesso di stabilire la concentrazione di elettroni, pari a  $n = 5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ .

- 1) Determinare il livello di Fermi e la concentrazione  $N_D$  di atomi di fosforo. [4]
- 2) Dopo aver ricavato la mobilità degli elettroni, determinare la massa efficace per il trasporto sapendo che il cammino libero medio degli elettroni è pari a  $30 \text{ nm}$ . SUGGERIMENTO: scrivere l'espressione per il tempo medio tra gli urti, considerando la velocità termica. Costante di Boltzmann:  $1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ . [4]
- 3) Determinare la resistività a temperatura ambiente, assumendo che la mobilità non dipenda dalla temperatura. [2]

### ESERCIZIO 1

Una giunzione  $pn^+$  ( $N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ ,  $\mu_n = 800 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ ,  $\tau_n = 10^{-6} \text{ s}$ ,  $S = 1 \text{ mm}^2$ , lunghezza di base  $W_p = 15 \text{ }\mu\text{m}$ ) è polarizzato con  $V = 0.55 \text{ V}$ .

1) Determinare il profilo dell'eccesso di portatori minoritari e la corrente del diodo.[3]

2) Facendo uso del profilo dell'eccesso dei portatori minoritari, determinare la frazione di corrente dovuta alla ricombinazione dei portatori minoritari sul contatto e quella dovuta alla ricombinazione nella base.[4]

3) Determinare la frazione di corrente che si ricombina nella base con il modello a controllo di carica. [3]

### SOLUZIONE 1

1) Consideriamo l'espressione generale dell'equazione di continuità, per gli elettroni iniettati nella regione  $p$  meno drogata:

$$\begin{aligned}\delta n(x) &= Ae^{-\frac{x}{L_n}} + Be^{\frac{x}{L_n}} \\ D_n &= \frac{kT}{q} \mu_n = 2.068 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s} \\ L_n &= \sqrt{D_n \tau_n} = 45.47 \text{ }\mu\text{m}\end{aligned}$$

Quindi il diodo è a base intermedia. Per risolvere l'equazione di continuità bisogna imporre le condizioni al contorno:

$$\begin{aligned}\delta n(0) &= A + B = \frac{n_i^2}{N_A} e^{\frac{V}{V_T}} = 3.9 \times 10^{19} \text{ m}^{-3} \\ \delta n(-W_p) &= Ae^{\frac{W_p}{L_n}} + Be^{-\frac{W_p}{L_n}} = 0\end{aligned}$$

Risolvendo il sistema otteniamo:

$$\begin{aligned}A &= -4.17 \times 10^{19} \text{ m}^{-3} \\ B &= 8.07 \times 10^{19} \text{ m}^{-3} \\ \delta n(x) &= -4.17 \times 10^{19} e^{-\frac{x}{L_n}} + 8.07 \times 10^{19} e^{\frac{x}{L_n}}\end{aligned}$$

La corrente del diodo si può calcolare come corrente di diffusione in 0:

$$\begin{aligned}I &= qSD_n \frac{d\delta n(x)}{dx} \Big|_{x=0} \\ I &= qS \frac{D_n}{L_n} (-A + B) = 0.89 \text{ mA}\end{aligned}$$

2) La corrente dovuta agli elettroni che si ricombinano sul contatto si calcola come corrente di diffusione in  $x = -W_p$ :

$$\begin{aligned}I_{cont} &= qSD_n \frac{d\delta n(x)}{dx} \Big|_{x=-W_p} \\ I_{cont} &= qS \frac{D_n}{L_n} (-Ae^{\frac{W_p}{L_n}} + Be^{-\frac{W_p}{L_n}}) = 0.81 \text{ mA}\end{aligned}$$

Quindi la corrente dovuta alla ricombinazione della base è pari alla differenza, 70  $\mu\text{A}$ :

$$I_{ric} = I - I_{cont} = 70 \mu\text{A} \quad (1)$$

3) Possiamo scrivere:

$$\begin{aligned} I_{ric} &= \frac{Q_n}{\tau_n} \\ Q_n &= qS \int_{-W_n}^0 \delta n(x) dx \\ Q_n &= qSL_n \left[ -Ae^{-\frac{x}{L_n}} + Be^{\frac{x}{L_n}} \right]_{-W_n}^0 \\ Q_n &= qSL_n \left[ A \left( e^{\frac{W_n}{L_n}} - 1 \right) - B \left( e^{-\frac{W_n}{L_n}} - 1 \right) \right] \\ Q_n &= 2.83 \times 10^{-10} \text{ C} \\ I_{ric} &= 2.83 \times 10^{-4} \text{ A} \end{aligned}$$

Sono diverse, per le approssimazioni sugli esponenziali usati nel punto 2.

## ESERCIZIO 2

Un transistor  $n$ -MOS ha gate ideale e  $N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ ,  $t_{ox} = 20 \text{ nm}$ ,  $W = L = 2 \mu\text{m}$ ,  $\mu_n = 0.08 \text{ m}^2/\text{Vs}$ . Il transistor è polarizzato con  $V_{GS} = 5 \text{ V}$ . Si consideri una approssimazione dell'andamento di  $n(x)$  in direzione perpendicolare al canale:  $n(x) = n_s e^{-\frac{x}{a}}$  dove  $a = W(2\psi_B)/5$ .

1) Si consideri  $V_{DS} = 0$  e  $V_{SB} = 0$ . Determinare la concentrazione  $n_s$  di elettroni all'interfaccia ossido-silicio, usando l'approssimazione suggerita per  $n(x)$ . [3]

2) Usualmente, la caduta di tensione nel silicio si approssima con  $V_{Si} \simeq 2\psi_B$  oltre la soglia di inversione. Determinare un valore più preciso di  $V_{Si}$ , usando il risultato del punto 1. Calcolare la differenza rispetto a  $V_{Si}$  alla soglia dell'inversione. [3]

3) Il source viene polarizzato rispetto al substrato con  $V_{SB} = 3 \text{ V}$  ( $V_{DS} = 0$  e  $V_{GS} = 5 \text{ V}$ ). Determinare  $n_s$  e  $V_{Si}$ , confrontandoli con quelli ottenuti nei punti precedenti. [4]

## SOLUZIONE 2

1) Iniziamo calcolando la tensione di soglia:

$$\begin{aligned} C_{ox} &= \frac{\epsilon_s}{t_{ox}} = 1.726 \times 10^{-3} \text{ F/m}^2 \\ \psi_B &= V_T \ln \frac{N_A}{n_i} = 0.347 \\ V_{TH} &= \frac{\sqrt{2\epsilon_s q N_A 2\psi_B}}{C_{ox}} + 2\psi_B = 0.974 \text{ V} \end{aligned}$$

La carica mobile per unità di superficie (negativa) è data dalla relazione:

$$Q_n = C_{ox} (V_{GS} - V_{TH}) = 6.949 \times 10^{-3} \text{ C/m}^2 \quad (2)$$

Quindi avremo:

$$\begin{aligned}
Q_n &= q \int_0^\infty n(x) dx \\
Q_n &= q n_s \int_0^\infty e^{-\frac{x}{a}} \\
a &= \frac{W(2\psi_B)}{5} = \frac{\text{sqr}t{\frac{2\epsilon_s}{qN_A} 2\psi_B}}{5} = 60.8 \times 10^{-9} \text{ m} \\
Q_n &= q n_s [-a(0 - 1)] = q n_s a \\
n_s &= \frac{Q_n}{qa} = 7.13 \times 10^{23} \text{ m}^{-3}
\end{aligned}$$

2) Alla soglia dell'inversione abbiamo:

$$n_s = N_A = n_0 e^{\frac{2\psi_B}{V_T}} \quad (3)$$

Dove  $n_0$  è la concentrazione di elettroni nel bulk,  $n_0 = n_i^2/N_A$ . Oltre l'inversione, possiamo scrivere:

$$\begin{aligned}
n_s &= n_0 e^{\frac{V_{Si}}{V_T}} \\
V_{Si} &= V_T \ln \left( \frac{n_s}{n_0} \right) \\
V_{Si} &= V_T \ln \left( \frac{n_s N_A}{n_i^2} \right) = 0.803 \text{ V}
\end{aligned}$$

Alla soglia dell'inversione avremo  $V_{Si} = 2\psi_B = 0.694 \text{ V}$ , quindi la differenza è pari a  $0.107 \text{ V}$ .

3) Calcoliamo la nuova  $V_{TH}$  rispetto al Source:

$$V_{TH} = \frac{\sqrt{2\epsilon_s q N_A (2\psi_B + V_{SB})}}{C_{ox}} + 2\psi_B = 1.341 \text{ V} \quad (4)$$

Quindi  $Q_n = C_{ox} (V_{GS} - V_{TH}) = 6.3 \times 10^{-3} \text{ C/m}^2$  e  $n_s = \frac{Q_n}{qa} = 6.48 \times 10^{23} \text{ m}^{-3}$ . Sia  $Q_n$  e  $n_s$  cambiano di poco. La quantità che cambia di molto è  $V_{Si}$ , che è costituita dalla quantità calcolata come nel punto precedente:

$$V_{Si} = V_T \ln \left( \frac{n_s N_A}{n_i^2} \right) = 0.801 \text{ V} \quad (5)$$

più la tensione  $V_{SB} = 3 \text{ V}$ . Quindi  $V_{Si} = 0.801 + 3 = 3.801 \text{ V}$ .

### ESERCIZIO 3

Un campione di silicio è drogato uniformemente con fosforo (livello degli stati donatori  $E_C - E_D = 46 \text{ meV}$ ). A  $100 \text{ K}$  la resistività è risultata pari a  $\rho = 0.011 \Omega \text{ m}$ ; una misura Hall ha permesso di stabilire la concentrazione di elettroni, pari a  $n = 5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ .

- 1) Determinare il livello di Fermi e la concentrazione  $N_D$  di atomi di fosforo. [4]
- 2) Dopo aver ricavato la mobilità degli elettroni, determinare la massa efficace per il trasporto sapendo che il cammino libero medio degli elettroni è pari a 30 nm. SUGGERIMENTO: scrivere l'espressione per il tempo medio tra gli urti, considerando la velocità termica. Costante di Boltzmann:  $1.38 \times 10^{-23}$  J/K. [4]
- 3) Determinare la resistività a temperatura ambiente, assumendo che la mobilità non dipenda dalla temperatura. [2]

### SOLUZIONE 3

1) Calcoliamo  $N_C$  e  $V_T$  a 100 K:

$$N_C(100 \text{ K}) = N_C(300 \text{ K}) \left( \frac{100}{300} \right)^{\frac{3}{2}} = 5.39 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$$

$$\frac{kT}{q}(100 \text{ K}) = \frac{kT}{q}(300 \text{ K}) \left( \frac{100}{300} \right) = 8.62 \times 10^{-3} \text{ V}$$

Quindi, a 100 K avremo:

$$E_C - E_f = kT \ln \left( \frac{N_C}{n} \right)$$

$$E_C - E_f = 0.04 \text{ eV}$$

Per determinare  $N_D$  dobbiamo sapere che  $n = N_D^+$ . Dalla formula:

$$N_D^+ = \frac{N_D}{1 + 2e^{\frac{E_f - E_D}{kT}}} \quad (6)$$

possiamo ricavare  $N_D$ , conoscendo  $E_f - E_D$ :

$$E_f - E_D = (E_C - E_D) - (E_C - E_f) = 0.046 - 0.04 = 0.006 \text{ eV}$$

$$N_D = N_D^+ \left( 1 + 2e^{\frac{E_f - E_D}{kT}} \right) = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$$

2) Avremo:

$$\sigma = q\mu_n n = \frac{1}{\rho} = 90.91 \text{ } \Omega^{-1}\text{m}^{-1}$$

$$\mu_n = \frac{\sigma}{qn} = 0.1135 \text{ m}^2/\text{Vs}$$

Ricordando che  $\mu_n = q/m^*\tau$ , dobbiamo ricavare  $\tau = \lambda/v_{termica}$ , dove il cammino libero medio  $\lambda = 50 \text{ nm}$ :

$$\frac{1}{2}m^*v_{termica}^2 = \frac{3}{2}kT$$

$$v_{termica} = \sqrt{\frac{3kT}{m^*}}$$

Quindi:

$$\begin{aligned}\mu_n &= \frac{q}{m^*} \tau = \frac{q}{m^*} \frac{\lambda}{v_{termica}} \\ \mu_n &= \frac{q\lambda}{\sqrt{3kTm^*}} \\ m^* &= \frac{1}{3kT} \left( \frac{q\lambda}{\mu_n} \right)^2 = 4.33 \times 10^{-31} \text{ Kg}\end{aligned}$$

Quindi  $m^* = 0.47m_0$  dove  $m_0 = 9.1 \times 10^{-31} \text{ Kg}$ .

3) Avremo:

$$\begin{aligned}n &= N_D = 10^{17} \text{ cm}^{-3} = 10^{23} \text{ m}^{-3} \\ \sigma &= q\mu_n n = 1818 \text{ } \Omega^{-1}\text{m}^{-1} \\ \rho &= \frac{1}{\sigma} = 5.5 \times 10^{-4} \text{ } \Omega\text{m}\end{aligned}$$